## Д. И. Вершинин, ассистент Ю. А. Пономарёва Н. А. Макаров, д-р техн. наук, проф. (ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва)

## LTCC-КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ Li<sub>2</sub>O·MgO·3TiO<sub>2</sub> СО СПЕКАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СОСТАВА В СИСТЕМЕ Li<sub>2</sub>O-MgO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Активное развитие технологий керамических материалов с низкими диэлектрическими потерями обусловило скачок в области беспроводных телекоммуникаций ВЧ-диапазона благодаря возможности снижения размеров и стоимости электронных устройств [1]. В связи с этим, большой интерес научного сообщества привлекают материалы на основе диоксида титана, характеризующиеся высокими значениями относительной диэлектрической проницаемости  $\varepsilon_r$ . К таким материалам следует относить соединения в системе Li<sub>2</sub>O-MgO-TiO<sub>2</sub> и др [1]. Как одно из наиболее перспективных соединений системы определено соединение состава Li<sub>2</sub>MgTi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>, однако температура спекания соединения выше 1000 °C, что не позволяет получать материал по энерго- и ресурсосберегающей технологии низкотемпературного со-обжига керамики (LTCC). В связи с этим, возникает необходимость снижения температуры спекания материала. Как наиболее перспективный, авторами выбран метод снижения температуры спекания путем введения модификатора эвтектического состава в системе Li<sub>2</sub>O-MgO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [2]. Дополнительно, условия синтеза соединений в перечисленных системах сильно отличаются в различных источниках. Так для керамики  $Li_2MgTi_3O_8$  температура синтеза варьируется от 800 до 950 °С [3].

Целью исследования было получение керамики на основе  $Li_2O \cdot MgO \cdot 3TiO_2$  с температурой спекания ниже 961 °C для LTCC-технологии, а также высоким уровнем диэлектрических свойств: относительная диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon_r$ .> 20, а фактор диэлектрической добротности  $Q \cdot f > 800$  МГц при частоте измерения 1 МГц. Для снижения температуры спекания, порошок  $Li_2MgTi_3O_8$  модифицировали добавкой эвтектического состава в системе  $Li_2O-MgO-B_2O_3$  в количестве 1, 3 и 5 мас. %. Определяли влияние модификатора на процесс спекания, микроструктуру и свойства керамики.

На первом этапе исследования проводили синтез порошков при различной температуре. Для этого в качестве сырьевых материалов использовали Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, MgO, TiO<sub>2</sub> квалификации «ч» и выше. Порошки

в соответствии с заданным соотношением и учетом потерь при прокаливании смешивали в шаровой мельнице в среде ацетона в течение 24 ч. Полученную суспензию высушивали при температуре 75 °C, после чего порошок просеивали через сито № 05. Для определения диапазона температур синтеза проводили дифференциально-термический анализ (ДТА) смеси исходных порошков.

Результаты ДТА представлены на рис. 1. Скорость нагревания составляла 25 °С/мин.



Рисунок 1 – Результаты ДТА порошка для синтеза Li2MgTi3O8

Начальное отклонение кривой ДТА от нуля в области температур 50–300 °С обусловлено разностью теплопроводности исследуемого вещества и эталона. Эндотермический пик с минимумом при 374 °С соответствует разложению гидратированного магния. При температуре 479 °С наблюдается эндотермический пик, сопровождающийся потерей массы в количестве 21,5 %. Пик соответствует разложению Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Начиная с ~800 °С, происходят экзотермические реакции, четко разделить которые весьма затруднительно. Первый эффект – предположительно образование фазы Li<sub>2</sub>MgTi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>. Второй эффект достигает максимума при температуре ~830 °С и предположительно соответствует образованию побочной фазы.

Затем проводили синтез в печи на воздухе в свободной засыпке при температурах 850 - 950 °C с шагом 50 °C и выдержкой при конечной температуре 4 ч. Фазовый состав полученных порошков изучали при помощи рентгенофазового анализа (РФА) и петрографического анализа. Результаты РФА для образцов, полученных при синтезе соединения Li<sub>2</sub>MgTi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>, представлены на рисунке 2. При термолизе смеси исходных порошков соединения Li<sub>2</sub>MgTi<sub>3</sub>O<sub>8</sub> во всем диапазоне исследуемых температур синтеза преобладает искомая фаза, так же присутствует побочная фаза Mg<sub>2</sub>TiO<sub>4</sub>, однако, с повышением температуры синтеза с

850 °С (рис. 2, а) до 900 °С (рис. 2, б) ее количество несколько уменьшается. Дополнительно, согласно результатам петрографического анализа, при температуре синтеза 850 °С присутствует свободный Li<sub>2</sub>O. Размер частиц при температуре 850 °С варьируется в диапазоне 1,0 – 5,0 мкм. При температуре синтеза 900°С размер возрастает до 2,5 – 10,0 мкм. Соотношение фаз при повышении температуры до 900 °С и 950 °С изменяется незначительно, однако наблюдается повышение степени кристалличности порошка. Согласно результатам петрографии, при повышении температуры синтеза до 950 °С происходит активная рекристаллизация фазы титаната магния, а фаза Li<sub>2</sub>MgTi<sub>3</sub>O<sub>8</sub> начинает спекаться внутри агрегатов. Дополнительно, свободный Li<sub>2</sub>O встраивается в решетку Li<sub>2</sub>MgTi<sub>3</sub>O<sub>8</sub> и искажает ее в направлении параметра *с*.



Рисунок 2 – Результаты РФА порошков, полученных при синтезе Li2MgTi3O8 (а – при температуре 850°С, б – при температуре 900°С)

Далее проводили синтез порошка модификатора в системе Li<sub>2</sub>O-MgO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> методом расплавления и закалки. Измельчение порошка модификатора проводили циркониевыми шарами в планетарной мельнице в течении 4 часов.

В работе использовали составы, содержащие модификатор в количестве 1,0, 3,0 и 5,0 мас. %. Материал в системе Li<sub>2</sub>O-MgO-TiO<sub>2</sub>, полученный при температуре синтеза 850 °C, смешивали с порошком добавки в шаровой мельнице в среде ацетона в течение 24 ч. Из полученного порошка прессовали образцы в виде балочек размером  $40 \times 6 \times 6$  мм и дисков  $\emptyset 22 \times 2,5$  мм методом полусухого прессования при давлении 100 МПа. Впоследствии, образцы обжигали при температурах 875 – 925 °C с шагом 25 °C в воздушной среде. После обжига на поверхность дисков наносили токопроводящую серебряную пасту.

Для полученной керамики определяли среднюю плотность  $\rho_{cp}$  и открытую пористость  $\Pi_o$  методом гидростатического взвешивания, а также диэлектрические свойства – фактор диэлектрической добротности  $Q \cdot f$  и относительную диэлектрическую проницаемость  $\varepsilon_r$  - при частоте 1 МГц. Микроструктуру керамики изучали при помощи СЭМ. В дальнейшем составы маркированы в соответствии с концентрацией модификатора – 1, 3 и 5 мас. % - составы №1, №2 и №3 соответственно. Результаты определения  $\rho_{cp}$  представлены на рис. 3. С повышением температуры обжига значение  $\rho_{cp}$  возрастает во всем интервале. Максимальное значение соответствуют керамике состава №2, полученной при температуре 925 °С и составляет 3,63 г/см<sup>3</sup>.

Для состава №1 увеличение плотности незначительно, что говорит о недостаточном количестве модифицирующей добавки. Для состава №3 плотность возрастает до 3,12 г/см<sup>3</sup>. Открытая пористость  $\Pi_o$ уменьшается также во всем интервале температур для всех составов: минимальная пористость, равная 2,2 % соответствует керамике состава №2, полученной при 925 °С. Результаты определения диэлектрических свойств керамики представлены на рисунках 4 и 5.

Наилучшие диэлектрические свойства соответствуют керамике состава №3 при температуре обжига 925 °С – Q·f составляет 838 МГц, а  $\varepsilon_r$  – 21,4. Микроструктура керамики состава №3 представлена на рисунке 6. Для состава №2 при температуре обжига 925 °С микроструктура представлена зернами различной, в основном неправильной формы. Размер зерен изменяется от 1 до 8 мкм.

Закрытая пористость – преимущественно межкристаллическая, размером в среднем 0,2–0,5 мкм. В крупных кристаллах наблюдаются отдельные закрытые внутрикристаллические поры округлой формы размером 0,5–1,0 мкм.



Рисунок 3 – Влияние температуры обжига на среднюю плотность образцов



Рисунок 4 – Влияние температуры обжига на значения Q:f



Рисунок 5 – Влияние температуры обжига на значения диэлектрической проницаемости *є* 



Рисунок 6 – Микроструктура керамики состава №2, полученной при температуре 925 °C; увеличение 1000х (а) и 5000х (б)

Таким образом, в ходе исследования определено, что синтез соединения Li<sub>2</sub>MgTi<sub>3</sub>O<sub>8</sub> начинается уже при 800 °C, оптимальными условиями синтеза следует считать 850 °C ввиду максимального содержания искомой фазы и ее высокой дефектности.

Введение спекающей добавки эвтектического состава в системе Li<sub>2</sub>O-MgO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> позволяет получить плотный материал уже при температуре обжига 875 °C.

В исследуемом интервале температур и концентраций спекающей добавки наилучший материал получен при введении модификатора в количестве 3,0 мас. % и при температуре обжига 925 °C.

Полученный материал характеризуется следующими свойствами: средняя плотность 3,63 г/см<sup>3</sup>, открытая пористость 2,2 %, фактор диэлектрической добротности 838 МГц, диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon_r$  21,4.

Полученный результат признан удовлетворительным, однако в дальнейшем требуется подбор параметров обжига, с целью получения лучших результатов, а также предотвращения образования внутрикристаллических пор.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90164.

## Литература

1. Sebastian, M. T. Low-loss dielectric ceramic materials and their properties / M. T. Sebastian, R. Ubic, H. Jantunen // International Materials Reviews. -2015. - Iss. 60, No 7. - P. 392–412.

2. Вартанян, М. А. Керамика с пониженной температурой спекания на основе систем  $CaO - B_2O_3 - SiO_2$  и  $CaO - B_2O_3 / M$ . А. Вартанян. – дисс. ...к.т.н. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2012. – 226 с.

3. George S. Synthesis and microwave dielectric properties of novel temperature stable high Q,  $Li_2ATi_3O_8$  (A= Mg, Zn) ceramics / S. George, M. T. Sebastian // Journal of the American Ceramic Society. - 2010. - Iss. 93, No. 8. - P. 2164–2166.